

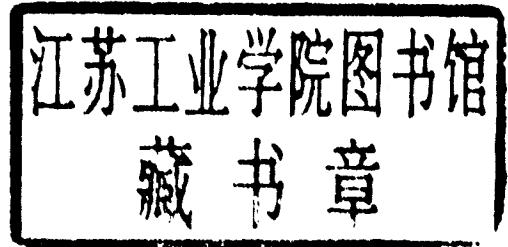
電晶體及積體電路

修廷璧編譯

大中國圖書公司印行

電晶體及積體電路

修廷璧 編譯



大中國圖書公司印行

編 輯 大 意

一、由於固態電子元件（包括電晶體及積體電路等）之製作技術日益精進，新式產品不斷推陳出新，以便適應特殊需求，及發展其新的應用領域，乃使關於這方面我們所應瞭解的新知識，逐日增多。為此特參閱最新之有關書刊及雜誌，編譯“電晶體及積體電路”一書，以迎合時代需要。

二、本書在內容方面，以深入淺出之筆調，除對電晶體之工作原理作基本之闡述外，並有專章敘述新型“場效電晶體”之製作及性能，積體電路之處理概要，使讀者能對這一系列的產品，獲得系統性之瞭解；進而詳述電晶體及這些產品如何應用在收音機及電子計算機中，發揮其體積小巧及工作可靠的優點，亦因之而改善其所構成器材的性能；其次並介紹新式半導體元件之發展情況，諸如甘氏、PIN、及熱載體等諸特種二極體及其應用；最後列述電晶體放大器之設計、檢修電晶體器材之基本知識及電晶體之實習事項等。全書約計四十餘萬言，插圖六百餘幀，可作為工業學校或電子訓練班之教材及供初學者自修參考之用。

三、電晶體及其他固態電子元件，用于電視接收機中者，日益普遍，需予介紹之資料，亦甚繁多，為不使本書之篇幅過巨，故特另行編譯“電晶體電視學”一書，詳為敘述其用在黑白及彩色電視接收機中之情形。故如將“電晶體及積

體電路”及“電晶體電視學”二書合併作為教材或自修參考，便可獲得整體性之知識。

四、本書承大中國圖書公司慨允出版，至以爲感，惟筆者才淺，兼以公餘從事編譯，舛誤之處，還祈海內外先進及讀者指正爲幸。

修廷璧 識于台灣

民國六十四年四月

電晶體及積體電路

目 錄

第一章 電子論 1

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一節 電晶體發展史略..... | 1 |
| 第二節 分子及原子..... | 2 |
| 第三節 原子結構..... | 3 |
| 第四節 原子中電子之性質..... | 6 |
| 第五節 電子之移動..... | 9 |
| 第六節 量子論..... | 11 |
| 第七節 核子作戰狀況下，半導體另件可能會失效..... | 14 |
| 複習問題..... | 16 |

第二章 半導體、二極體、及電晶體 17

| | |
|---------------------|----|
| 第一節 原子之簡化圖..... | 17 |
| 第二節 晶體之格子結構..... | 18 |
| 第三節 電子及電洞..... | 19 |
| 第四節 N型矽..... | 25 |
| 第五節 P型矽..... | 26 |
| 第六節 攪雜質後之能量帶分布..... | 27 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 第七節 PN型接合面(二極體)..... | 28 |
| 第八節 偏壓供給..... | 32 |
| 第九節 PN型接合式二極矽晶體之整流作用..... | 35 |
| 第十節 什麼叫做電晶體..... | 36 |
| 第十一節 NPN型接合式電晶體..... | 37 |
| 第十二節 PNP型接合式電晶體..... | 39 |
| 第十三節 電位丘..... | 41 |
| 第十四節 電晶體之放大作用..... | 43 |
| 第十五節 電晶體之正常使用..... | 46 |
| 第十六節 點觸式二極體及電晶體..... | 47 |
| 一、點觸式二極體..... | 47 |
| 二、點觸式電晶體..... | 48 |
| 複習問題..... | 51 |
| 第三章 電晶體的特性 | 53 |
| 第一節 功率..... | 53 |
| 第二節 雜波或噪音..... | 56 |
| 第三節 頻率響應..... | 59 |
| 第四節 溫度對電晶體之影響..... | 62 |
| 第五節 矽的重要性..... | 65 |
| 第六節 電晶體之壽命..... | 67 |
| 第七節 電晶體之符號..... | 69 |
| 第八節 電晶體與真空管之比較..... | 69 |
| 第九節 電晶體之基本放大電路..... | 71 |
| 一、基極接地式放大器..... | 73 |
| 二、射極接地式放大器..... | 75 |

目 錄

| | |
|---|------------|
| 三、集極接地式放大器..... | 76 |
| 第十節 各類配置之電晶體放大器的偏壓供給法..... | 78 |
| 一、CB 放大器..... | 78 |
| 二、CE 放大器..... | 79 |
| 三、CC 放大器..... | 80 |
| 第十一節 電晶體之特性曲線..... | 81 |
| 第十二節 α 及 β..... | 82 |
| 第十三節 典型電晶體數據..... | 83 |
| 第十四節 電晶體裝匣及插腳引線之識別..... | 92 |
| 第十五節 電晶體之等效電路..... | 96 |
| 複習問題..... | 99 |
| 第四章 電晶體之製作法及其發展 | 101 |
| 第一節 生長接合式電晶體..... | 101 |
| 第二節 合金接合式電晶體..... | 103 |
| 第三節 擴散過程..... | 105 |
| 第四節 漂移式電晶體..... | 107 |
| 第五節 面障式電晶體..... | 111 |
| 第六節 高坪式電晶體..... | 113 |
| 一、擴散式基極高坪..... | 114 |
| 二、擴散式射極基極高坪..... | 116 |
| 三、合金擴散式高坪..... | 116 |
| 第七節 堆積生長式電晶體..... | 117 |
| 第八節 平面式電晶體..... | 119 |
| 第九節 環狀電晶體..... | 121 |
| 第十節 平面式處理法詳述..... | 125 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 一、開始物質..... | 125 |
| 二、堆積式生長..... | 128 |
| 三、熱氧化作用..... | 129 |
| 四、光抵制作用..... | 130 |
| 五、接觸金屬化..... | 133 |
| 六、自動化薄片測試..... | 133 |
| 七、劃 線..... | 134 |
| 八、半導體之中間連接..... | 136 |
| * 九、表面上之連接..... | 138 |
| 十、急投式小塊之連接..... | 138 |
| 十一、束線連接..... | 140 |
| 十二、計算機輔助之設計..... | 140 |
| 複習問題..... | 142 |
| 第五章 場效電晶體 | 143 |
| 第一節 概 說..... | 143 |
| 第二節 接合式場效電晶體..... | 144 |
| 第三節 增強式 MOSFET | 150 |
| 第四節 門限電壓之控制..... | 154 |
| 第五節 空乏式 MOSFET | 156 |
| 第六節 場效電晶體之優點..... | 158 |
| 第七節 場效電晶體之限制..... | 159 |
| 第八節 操作處理上之考慮事項..... | 160 |
| 複習問題..... | 160 |
| 第六章 電晶體放大器 | 162 |

| | |
|-----------------|-----|
| 第一節 概述 | 162 |
| 第二節 CB 放大器 | 162 |
| 第三節 CE 放大器 | 164 |
| 第四節 CC 放大器 | 167 |
| 第五節 放大器之交連網路 | 170 |
| 第六節 電晶體放大器中之負回授 | 174 |
| 第七節 對電晶體電路之考慮事項 | 177 |
| 一、交連電路之情形 | 177 |
| 二、對偏壓電路的考慮 | 178 |
| 三、互補對稱 | 179 |
| 第八節 達林頓放大器 | 183 |
| 第九節 功率放大器 | 184 |
| 一、副崩潰 | 187 |
| 二、安全工作區域 | 188 |
| 三、散熱 | 190 |
| 四、甲類功率放大器 | 195 |
| 五、乙類放大器 | 196 |
| 六、丙類放大器 | 200 |
| 第十節 互補推挽式放大器 | 201 |
| 第十一節 倒相器電路 | 203 |
| 第十二節 差動放大器 | 205 |
| 一、概說 | 205 |
| 二、基本結構 | 206 |
| 三、應用 | 208 |
| 第十三節 射頻及中頻放大器 | 210 |
| 一、級間交連網路 | 212 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 二、中頻放大器..... | 213 |
| 三、射頻放大器..... | 215 |
| 第十四節 FET 放大器..... | 217 |
| 複習問題..... | 221 |
| 第七章 電晶體振盪器 | 223 |
| 第一節 概述..... | 223 |
| 第二節 低頻振盪器..... | 225 |
| 一、一般振盪器..... | 225 |
| 二、RC 回授振盪器..... | 227 |
| 三、非正弦波振盪器..... | 231 |
| 四、晶體振盪器..... | 236 |
| 第三節 高頻振盪器..... | 238 |
| 複習問題..... | 243 |
| 第八章 積體電路概論 | 244 |
| 第一節 積體電路的回顧與前瞻..... | 244 |
| 第二節 單石式積體電路的製作處理法..... | 248 |
| 一、二極體..... | 251 |
| 二、電容器..... | 252 |
| 三、電阻器..... | 253 |
| 四、寄生性另件..... | 254 |
| 五、埋入層..... | 257 |
| 六、隔離..... | 258 |
| 七、介質隔離..... | 259 |
| 八、電晶體基極及電阻器 (B 及 R) 之形成..... | 262 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 九、射極之形成..... | 262 |
| 十、單石旁側 PNP 型電晶體..... | 264 |
| 第三節 MOS 單石 IC..... | 267 |
| 一、MOS 及雙極式 | 268 |
| 二、MOS IC 製作法 | 269 |
| 三、互補性對稱..... | 271 |
| 四、離子種植..... | 271 |
| 第四節 MSI 、LSI..... | 274 |
| 第五節 混合式 IC | 276 |
| 一、薄 膜..... | 277 |
| 二、薄膜之沉積..... | 278 |
| 三、射頻濺漬..... | 279 |
| 四、電 鍍..... | 280 |
| 五、非電鍍..... | 281 |
| 六、薄膜電阻器..... | 281 |
| 七、厚 膜..... | 282 |
| 八、矽質多個小塊..... | 283 |
| 九、陶質多層結構..... | 283 |
| 十、在 IC 中之束狀引線..... | 284 |
| 第六節 IC 包裝 | 286 |
| 一、TO 式或輻射狀接線式..... | 286 |
| 二、扁平包裝..... | 287 |
| 三、雙內線包裝..... | 288 |
| 四、雜類包裝..... | 291 |
| 第七節 單石式 IC 應用之一些考慮事項..... | 292 |
| 一、數位式 IC | 292 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 二、直線性 IC | 294 |
| 三、運算放大器..... | 294 |
| 四、熱轉輸及 IC | 295 |
| 複習問題..... | 295 |
| 第九章 半導體用在收音機中 | 297 |
| 第一節 概述..... | 297 |
| 第二節 電晶體調幅收音機..... | 298 |
| 第三節 電晶體放大器之自動增益控制..... | 302 |
| 第四節 另一種電晶體調幅收音機..... | 305 |
| 第五節 用電晶體組成檢波器的八石電晶體收音機..... | 308 |
| 第六節 回復式放大器..... | 313 |
| 第七節 調頻接收機..... | 315 |
| 第八節 調頻接收機線路分析..... | 316 |
| 第九節 FET 用在無線電收音機中..... | 322 |
| 第十節 IC 用在無線電收音機中..... | 326 |
| 一、運算放大器..... | 328 |
| 二、供 IC 之內部電壓調整器..... | 332 |
| 三、供 AM / AGC 用之單石式中頻放大系統..... | 334 |
| 四、IC 聲頻放大器..... | 342 |
| 五、IC 調頻中頻放大器..... | 345 |
| 複習問題..... | 347 |
| 第十章 半導體用在電子計算機中 | 349 |
| 第一節 概述..... | 349 |
| 第二節 數位式電子計算機..... | 350 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 第三節 邏輯電路..... | 352 |
| 第四節 二進位計數系統..... | 356 |
| 第五節 基本邏輯電路..... | 363 |
| 一、二極體邏輯電路..... | 363 |
| 1. 二極體 AND 電路..... | 363 |
| 2. 二極體 OR 電路..... | 364 |
| 二、電晶體邏輯電路..... | 365 |
| 1. 電晶體 OR 閘門..... | 366 |
| 2. 電晶體 AND 閘門..... | 368 |
| 三、二極體及電晶體邏輯電路..... | 371 |
| 四、電晶體及電晶體邏輯電路..... | 375 |
| 第六節 射極交連式邏輯 (ECL) 電路或電流式邏輯電路..... | 379 |
| 第七節 MOSFET 組成的邏輯電路..... | 382 |
| 第八節 半相加器及全相加器..... | 385 |
| 一、半相加器..... | 386 |
| 二、全相加器..... | 387 |
| 第九節 比較器..... | 389 |
| 第十節 正反器或起伏電路..... | 390 |
| 一、RS 起伏電路..... | 392 |
| 二、RS/T 起伏電路..... | 396 |
| 三、計數器..... | 400 |
| 複習問題..... | 401 |
| 第十一章 特種固態電子另件之發展 | 403 |
| 第一節 砷化鎵..... | 403 |
| 第二節 甘氏二極體..... | 405 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 一、負電阻值..... | 408 |
| 二、甘氏二極體之製作..... | 411 |
| 第三節 半導體用在光電子系統中..... | 413 |
| 一、光放射二極體..... | 413 |
| 二、光察覺工具..... | 416 |
| 三、光電晶體..... | 418 |
| 第四節 光學系統..... | 421 |
| 第五節 稽納二極體..... | 425 |
| 一、概說..... | 425 |
| 二、稽納控制區域及電壓崩潰情形..... | 426 |
| 三、稽納二極體之應用..... | 430 |
| 四、稽納二極體之製作..... | 432 |
| 五、稽納二極體之電壓電流(伏特安培)特性..... | 432 |
| 六、溫度補償..... | 434 |
| 第六節 可變電抗式二極體..... | 435 |
| 一、控制電容量..... | 436 |
| 二、應用..... | 438 |
| 第七節 砂控整流器..... | 442 |
| 一、具有二個接端之PNPN型電晶體..... | 443 |
| 二、具有三個接端之PNPN型電晶體..... | 447 |
| 三、使SCR為傳導..... | 447 |
| 四、SCR之交換作用..... | 449 |
| 五、四極式閘流電晶體..... | 451 |
| 六、LASCR..... | 451 |
| 第八節 單接合式電晶體(UJT)..... | 453 |
| 第九節 程序單接合式電晶體(PUT)..... | 457 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 第十節 透納二極體..... | 459 |
| 一、透納二極體之工作..... | 460 |
| 二、透納二極體之參數..... | 462 |
| 三、特性值或靈敏值..... | 464 |
| 四、透納二極體之應用..... | 466 |
| 第十一節 PIN 二極體..... | 469 |
| 第十二節 熱載體二極體..... | 471 |
| 第十三節 注入式雷射..... | 473 |
| 複習問題..... | 475 |
| 第十二章 電晶體電路之裝修 | 477 |
| 第一節 概述..... | 477 |
| 第二節 工具..... | 477 |
| 第三節 電源電壓之大小及其極性..... | 479 |
| 第四節 小心處理 MOSFET | 481 |
| 第五節 電晶體之測試..... | 482 |
| 一、洩漏測量..... | 483 |
| 二、增益測量..... | 485 |
| 第六節 電晶體測試器..... | 487 |
| 一、較簡單之測試器..... | 487 |
| 二、RCA 電晶體測試器..... | 489 |
| 第七節 在電路中之測試..... | 491 |
| 第八節 FET 測試器..... | 493 |
| 第九節 如何對電晶體電路工作..... | 495 |
| 第十節 斷路電極及斷路引線之影響..... | 498 |
| 第十一節 印製電路..... | 501 |

| | | |
|-------------|-----------------|------------|
| 第十二節 | 另件換置法 | 503 |
| 第十三節 | 焊錫吸取法 | 507 |
| 第十四節 | 電晶體收音機之檢修 | 509 |
| 第十五節 | 電晶體收音機之校準 | 513 |
| | 複習問題 | 514 |
| 第十三章 | 電晶體放大器設計 | 515 |
| 第一節 | 概述 | 515 |
| 第二節 | 選擇工作點 | 516 |
| 第三節 | 負載線 | 519 |
| 第四節 | 電晶體偏壓電路 | 523 |
| 第五節 | 決定最佳之偏壓安排 | 526 |
| | 一、概述 | 526 |
| | 二、特別電路之穩定度因數 | 529 |
| | 三、輸入特性變化之影響 | 534 |
| 第六節 | 電晶體等效電路 | 536 |
| | 一、真空管等效電路 | 536 |
| | 二、電晶體等效電路 | 539 |
| | 三、第二個電晶體等效電路 | 541 |
| 第七節 | 公用射極(CE)放大器 | 546 |
| | 一、電流增益 | 547 |
| | 二、輸入阻抗 | 548 |
| | 三、輸出阻抗 | 549 |
| 第八節 | 混合參數及他們的方程式 | 551 |
| 第九節 | 公用射極(CE)混合方程式 | 556 |
| | 一、電流增益 | 557 |

| | |
|---|------------|
| 二、輸入電阻值..... | 558 |
| 三、電壓增益..... | 558 |
| 四、功率增益..... | 558 |
| 五、輸出電阻值..... | 559 |
| 第十節 混合及電阻值參數間之關係..... | 561 |
| 第十一節 交連及旁路電容器..... | 564 |
| 一、交連電容器..... | 565 |
| 二、射極旁路電容器..... | 566 |
| 第十二節 高頻響應..... | 567 |
| 一、集極接合面電容量..... | 572 |
| 二、高頻率工作時之電晶體的等效電路..... | 573 |
| 第十三節 增益及通頻帶寬度之表示法..... | 579 |
| 一、低頻率時之電流及電壓增益..... | 580 |
| 二、上限截止頻率..... | 582 |
| 第十四節 電晶體放大器之完整設計..... | 585 |
| 複習問題..... | 594 |
| 第十四章 電晶體實驗 | 595 |
| 實驗一 電晶體電壓及電流之調節..... | 595 |
| 實驗二 失真及溫度之影響..... | 597 |
| 實驗三 輸入阻抗及偏壓之補償..... | 600 |
| 實驗四 測試電晶體之直流參數..... | 602 |
| 實驗五 基極接地式（CB）、射極接地式（CE）、及集極接 地式（CC）放大器 | 608 |
| 實驗六 電阻電容及阻抗交連..... | 612 |
| 實驗七 用變壓器交連之聲頻放大器..... | 615 |